# BEST AVAILABLE COPY

DETAIL JAPANESE **DOCUMENT** 1/1 **DOCUMENT NUMBER** @: unavailable PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1. JP,07-165936,A(1995) (11) Publication number: 07-165936 (43) Date of publication of application: 27.06.1995 (51) Int. CI. CO8J 5/00 C08G 2/00 (21) Application number: 05-312028 (71) Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD (22) Date of filing: 13.12.1993 (72) Inventor: MATSUZAKI KAZUHIKO KATAOKA HIROSHI (54) MOLDED ARTICLE OF POLYACETAL COPOLYMER (57) Abstract: PURPOSE: To obtain a molded article of a polyacetal copolymer having excellent dimensional accuracy and lubricating performance and useful as a substitute for metal by molding a specific polymer using a mold coated with a heat- insulation layer composed of a specific heat-resistant polymer. CONSTITUTION: This molded article is produced by molding a polymer having a melting point of 157-163°C and containing methoxy group accounting for ≥50% of the terminal groups of the polymer using a mold obtained by coating the surface of a mold cavity of a main mold made of a metal with a heat- insulation layer having a thickness of 0.01-2mm and made of a heat-resistant polymer having a heat-conductivity of  $\leq$ 0.002cal/cm.sec.°C (preferably a polymer having a glass transition temperature of ≥150°C and containing the recurring BACK NEXT units of formula I, formula II, etc.). SEARCH MENU HELP LEGAL STATUS

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

PI

(11)特許出頗公開發号

特開平7-165936

(43)公開日 平成7年(1995)6月27日

(51) Int.CL\*

織別紀号

庁内盛建選号

技術表示箇所

COSJ 5/00

CEZ

7310-4F

C 0 8 G 2/00

審査請求 未請求 菌果項の数1 OL (全 10 頁)

(21)出顯番号

特顯平5-312028

(71) 出願人 000000033

(22)出願日

平成5年(1993)12月13日

旭化成工菜株式会社

大阪府大阪市北区登岛浜1丁目2番6号

(72) 発明者 松崎 一彦

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁月3番1号

旭化成工業株式会社内

(72)発明者 片間 鉱

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁月3番1号

旭化成工業株式会社內

(54) 【発明の名称】 ポリアセタールコポリマー成形体

(57)【要約】

【目的】 本発明は寸法籍度と潤滑性能に優れるポリアセタールコポリマー成形体を提供することを目的とする。

【構成】 断熱層被覆金型と、特定の重合体とを用いて成形されたポリアセタールコポリマー成形体。

(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金層からなる主金型の金型キャビティを 形成する型壁面を、熱伝導率が(). ()()2 cal/cm ・sec・で以下の耐熱性重合体からなる断熱層で()。 ①1~2mm厚に被覆した金型を用いて、重合体の融点 が157℃から163℃の間にあり、且つ重合体末端基 の5.0%以上がストキシ基からなる重合体を成形するこ とによって得られる実質的にスキン層のないポリアセタ ールコポリマー成形体。

1

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はモールドデポジット(M D) が少なく。寸法精度と潤滑性能に優れたポリアセタ ールコポリマー成形体を提供する事に係る。

[0002]

【従来の技術】ポリアセタールは、金属に代わるエンジ ニアリング勧脂として広く用いられているが、寸法精度 に優れた成形体を得る事は困難である。ポリアセタール は成形中に多くのデポジット物質を発生させる。ポリア セタールより発生するデポジット物質は金型上に付着。 し、モールドデポジットとなる。このモールドデポジッ 上のため、高い寸法精度を有する成形体を連続して得る 亭が困難となる。モールドデポジットを減少させるべく 数多くの試みがなされている。その第一の試みは金型温 度を高くすることである。しかし、金型温度を高くする と、可塑化された樹脂の冷却固化に必要な冷却時間が長 くなり成形能率が下がる。

【0003】このため、金型温度を高くすることなく型 表面の再現性を良くし、又金型温度を高くしても必要な 冷却時間が長くならない方法が要求されている。金型に 加熱用、冷却用の孔をそれぞれとりつけておき交互に熱 媒、冷媒を流して金型の加熱、冷却を繰り返す方法も行 われているが、この方法は熱の消費量も多く、冷却時間 が長くなる。

【①①①4】金型キャビティを形成する型壁面を熱伝導 率の小さい物質で被覆することにより金型表面再現性を 良くする方法は米国特許第3544518号明細書で射 出成形について開示されている。挿出プロー成形につい ても、同様に型壁面を熱任導率の小さい物質で被覆する 方法が米国特許第5041247号明細書に関示されて 40 いる。

【0005】第二の試みはポリアセタールの改質であ る。即ちポリアセタール重合体の末端を十分処理するこ と、或いはポリアセタールに加える安定剤を改良するこ と響所のこれをディスト 老中。海原は砂めも高 しゃようだけん

デポジットを大巾に減少させ、その結果として高い寸法 精度を有する成形体を提供する事と、実質的にスキン層 がなく、成形体表面まで球晶の発達した成形品を提供す る事にある。

[0007]

【発明を解決するための手段及び作用】すなわち、本発 明は、金層からなる主金型の金型キャビティを形成する 型壁面を、熱圧導率がり、002ca1/cm・sec - C以下の耐熱性重合体からなる断熱層で() - () 1 ~ 2 10 mm厚に被覆した金型を用いて、重合体の融点が157 ℃から163℃の間にあり、且つ重合体末端基の50% 以上がメトキシ墓からなる重合体を成形することによっ て得られる実質的にスキン層のないポリアセタールコポ リマー成形体を提供するものである。

【①①①8】特定の金型と特定の重合体とを用いる事に よって、極めて寸法精度と潤滑性能に優れたポリアセタ ールコポリマー成形体が得られる事は、ポリアセタール コポリマーの用途を拡大する上で意義は大きい。本発明 によると、例えばJIS1級の精度を有し、摩託の少な 20 い歯車が得られる。以下本発明を詳しく説明する。

【①①①9】本発明では金属からなる主金型の金型キャ ビディを形成する型壁面を、熱伝導率が0.002ca !/cm·sec·℃以下の耐熱性重合体からなる断熱 層でり、01~2mm厚に被覆した金型が用いられる。 本発明に述べる主金型材質とは、鉄又は鉄を主成分とす る鋼材、アルミニウム又はアルミニウムを主成分とする 合金、亜鉛合金、ベリリウム=銅合金等の一般に合成樹 脂の成形に使用されている金属金型を包含する。特に銅 材が良好に使用できる。尚、これらの主金型材質の熱伝 導率は、一般にO. O 5 c a l / c m・s e c・\*C以上 である。

【0010】本発明で断熱層に用いる耐熱性重合体とは ガラス転移温度が150℃以上、好ましくは190℃以 上、及び/又は融点が250℃以上、好ましくは280 \*C以上の耐熱性重合体である。耐熱性重合体の熱伝導率 は0.002cal/cm·sec·で以下であり、一 般の重合体はこの熱伝導率以下である。又、該耐熱性重 台体の破断伸度は10%以上の強靭な重合体が好まし い。破断伸度の測定法はASTMD638に準じて行 - い、測定時の引っ張り速度は5 m m/分である。

【①①11】本発明で断熱層として良好に使用できる重 台体は、主鎖に芳香環を育する耐熱性重合体であり、有 機溶剤に溶解する各種非結晶性耐熱重合体、各種ポリイ ミド等が良好に使用できる。非結晶性耐熱重合体として भ स्थान्त्रास्त्रः स्थान्यं ज्यास्य स्थान्यातः

[0013] [#2]

[0014] [fk3]

$$-0.0 - CH_3 - C-C - CH_3 - C$$

[0015] [化4] 特闘平7-165936 4 CH: CH:

> [0016] [(E5]

【りり17】ボリイミドは各種あるが、直鎖型高分子置ポリイミドが良好に使用できる。一般に直鎖型高分子置ポリイミドは鞍断伸度が大きく、耐久性に優れている。本発明に良好に使用できる直鎖型の高分子置ボリイミドの例を表1に示した。なお、下まはガラス転移温度、又、nはくりかえし単位の数を表わす。

【0018】 【表1】

10

20

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/we... 3/21/2005

**特関平7-165936** 

_	
•,	
~	

分子構造	Tg (°C)	商 品 名 (メーカー)
	423	カプトン (東レ樹 ) 商品名
$R: R: P_{\bullet} \to C \to R$ $R: R: P_{\bullet} \to C \to R$ $R: R: P_{\bullet} \to C \to R$ $R: R: R: P_{\bullet} \to C \to R$ $R: R: R$	399	ノバックス (三選化成份) 商品名
	303	ユーピシックスR (字部側旋帳) 商品名
	359	ユービレックスS (字部興産戦) 商品名
	258	Larc TPI (三井京圧化学報) 商品名
R: R, R, CTR, CIL, (20%)		P12080
R <sub>1</sub> : - Cit <sub>1</sub> - (80%)	312	(The Upjohn Co.)
+ C	230	PAI
	500	(Ameco Corp)

【0019】直鎖型ポリイミドの丁gは構成成分によっ て異り、その例を表2および表3に示した。丁gが15 ①\*C以上の宣合体が使用され、好ましくは190℃以

5

上、更に好ましくは230°C以上である。 [0020] 【表2】

(5) 特別平7-165936 8 ポリイミドのTg (CO) (CO) H-Ar

治路へい	Tg (*C)	模造Ar	Tg (°C)
RE CO	315	HPC CHF	<b>43</b> 9
FC CAP	384	HAC CH:	285
H.C CH.	398	EC CH. CH.	3 <b>0</b> 9
PLC CII,	429	THE CH. THE CH.	<b>37</b> 3

[0021]

\* \*【表3】 種々のポリイミドの Tg (°C)

Air	<b>⊘</b>		<b>€</b>	$\bigcirc$
-1000 N-43-	_	442	412	<b>39</b> 2
-8c-10 TO 14-				
X=なし (即ち単結合手)	380	_	_	306
X=0	342	313	280	270
X = CO	333	300	288	290

特関平7-165936

	9		(*)		19	
商品名	ガ (開発会社)	ラス転移点 (℃) (	<ul><li>熱変形温度</li><li>(℃ 214.6kg/cm²)</li></ul>	熱分解温度 (で in air)	引張強度 MPa	溶媒
XU-218 Upilex DSOA/BAPS	(Ciba-Geigy) (宇部與底) (新日本理化)	320 235 28!	284 285	577 515	37 250 120	CH <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> . THF 0-CP NMP. DMF, DMSO
PI 2080 PISO	(Upjohn) (Celanese)	310 2 <b>6</b> 5	270-280	475 550	150	CRE. 0~CP DMF NMP
X U 218			% ~ <del>\</del> \			
Upilex		<u> </u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
DSDA/B/	APS (			<a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a>&lt;</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>	<u></u>	

【0024】射出成形は複雑な形状の成形品を一度の成 型表面を耐熱性重合体で被覆し、且つ強固に密着させる には、耐熱性重合体溶液、あるいは/及び耐熱性重合体 前駆体溶液を塗布し、次いで加熱して耐熱性重合体を形 成させることが最も好ましい。従って、本発明の耐熱性 重合体、あるいは耐熱性重合体前躯体は溶剤に溶解でき ることが好ましい。

【0025】前記の非結晶性耐熱性重合体、可溶性ポリ米

\*イミド、あるいはポリイミド前駆体はテトラヒドロフラ 形で得られるところに経済的価値がある。この複雑な金 30 ン、ジメチルフォルムアミド、ジメチルアセトアミド、 Nーメチルピロリドン等の各種溶剤に溶解し、本発明に 使用される。直鎖型ポリイミド前駆体は、例えば芳香族 ジアミンと芳香族テトラカルボン酸二無水物を開環重付 加反応させることにより合成される。

> [0026] [化6]

(Ar及びAr' は芳香環化合物)

【①①32】上記のボリイミド前駆体のボリマーはNーメテルピロリドン等の溶媒に溶かし、金型壁面に塗布される。これら耐熱性重合体溶液、あるいは耐熱性重合体前駆体溶液には、コーティング時の粘度を調整したり、溶液の表面張力を調整、チキソトロピー性を調整するための添加物を加えたり、及び/又は金型との密着性を上げるための微少の添加物を加えることができる。

【①033】断熱層に使用する耐熱性重合体について、 非独自経験が経済をは、出りまたにお明しも必じを改 度/10mm市以上、更に好ましくは1kg/10mm 市以上である。これは密着した断熱層を10mm市に切り、接着面と直角方向に20mm/分の速度で引張った時の調離力である。この測離力は測定場所、測定回数によりかなりバラツキが見られるが、最小値が大きいことが重要であり、安定して大きい剥離力であることが好ましい。本発明に述べる密着力は金型の主要部の密着力の最小値である。

「ひりょしゅり」とで個小配袋料小路扇小豆葉の田原

**1**3

•

 $\mathbf{f}_{i}$ 

**耐擦傷性向上のために使用されている。一般にハードコ** ートと言われている塗料を塗布することもできる。例え は、熱硬化型のシリコーン系パードコート剤、特に、シ リコーン系ハードコート剤にエポキシ系物質を配合した 密着性に優れたハードコート剤は良好に使用でき、**本**発 明にとって好ましいものである。又、能型性を良くする ためにフッ素樹脂やシリコーン系置合体を塗布すること も良好にできる。

【0035】断熱層の厚みは0.01mmから2.0m mの簡問で適度に選択される。好ましくは() 0.5から 19 0.5 mmである。0.0 lmm未満では効果が低く、 2. 0 mmを越えることは不要である。厚み (cm)/ 熱伝導率 ( c a 1 / c m · s e c · °C) 値が5~100 が本発明に特に良好に使用であり、この様に非常にせま い範囲が特に有効である。5~100の範囲より小さい と型表面再現性が悪くなる傾向があり、この範囲より大 きくなると、型内冷却時間が長くなるか、あるいは及び、 低熱伝導物質の鏡面状被覆が困難になるなどの傾向を生 ずることが多い。

下に冷却し、射出された合成樹脂が型表面に接触してか ろ、少なくともり、1秒の間、型表面温度が100°C以 上の状態で成形されることが好ましい。主金型温度は更 に好ましくは80℃以下、室温以上である。一般に金型 温度は80℃以下で射出成形されており、80℃を越え る高温にすると成形サイクルタイムが長くなり、成形効 率が低下する。また、室温より低くなると金型表面に結 露が発生しやすくなる。射出成形時の型表面温度の変化 は、合成樹脂、主金型、断熱層の温度、比熱、熱伝導 !NA及びADINAT (マサチューセッツ工科大学で 開発されたソフトウェア)等を用い、非線形有限要素法 による非定意熱伝導解析により計算できる。

【①①37】本発明では特定のポリアセタールコポリマ 一が重合体として用いられる。即ち本発明で用いられる ポリアセタールコポリマーの融点は、157°Cから16 3℃の間にある事が必要である。融点が157℃未満の 場合、或いは融点が163℃を越えた場合には、寸法精 度と潤滑性能に優れたポリアセタールコポリマー成形体 は得られない。

【0038】また本発明で用いるポリアセタールコポリ マーの末端基の50%以上はメトキシ墓(-OCH3) である字が必要である。ポリアセタールコポリマーの末 鑑華は、一般的には、メトキシ基(-〇〇頁3)。 ホル メート基(−CHO)、水酸基(−OH)より構成され る。即ち本発明の宣合体は、次式を満たす事が必要であ る。

 $[-OCH3 \times (-OCH3 + -CHO + -OH)] \times$  $100 \ge 50(\%)$ 

重合体末端基の測定法は以下の通りである。

メトキシ基 :改良ツアイゼル法による化学分析で測定 ホルメート基:赤外線吸収法で測定

:重合体を無水酢酸-ピリジンでアセチル 水酸基 化後、赤外線吸収法で測定

メトキシ基の比率が50%未満の場合には、成形体の寸 法領度と潤滑性能が優れず、歯車の場合、JIS2級以 上の請度を有する歯草とならない。本発明の金型と重合 体を用いると実質的にスキン屋の無い成形体が得られ る。ポリアセタールの様な結晶性微脂よりなる成形体に は、成形体の表面のスキン層と呼ばれる非晶もしくは低 結晶化度の層が存在する。スキン層は非晶もしくは低結 晶性ゆえに、スキン麿を育する成形体の勘滑性能は不良 となる。本発明の成形体には実質的にスキン層が存在し 【①①36】また、本発明では、主金型温度を80℃以 20 ない。従って本発明の成形体の潤滑性能は良好である。 スキン層は以下の方法で観察される。即ち成形体より、 ミクロトームを用いて50~1 0 0 μ μの薄肉切辺を切 り出し、次いで偏光顕微鏡を用いて、この切辺を観察す る。

[0039]

【実施例・比較例】次の金型、重合体を使用する。 主金型:鋼材(S55C)でつくられ、モジュール1、 幽教60、幽先四直径62mm、幽幅6mm、標準圧力 角20℃、ウエッブ厚み1.5mmのインボリュート歯 率、密度、結晶化潜熱等から計算できる。例えば、AD 30 草(平歯)金型。鋼材の熱伝導率は①、2ca1/cm ·sec·でである。

> ポリイミド前駆体及び硬化後のポリイミド:直鎖型高分 子量ポリイミド前駆体溶液「トレニース#3000」 (東レ(株)製)。硬化後のポリイミドの性能は、丁寅 が300℃、熱伝導率が0.0005ca!/cm·s e c・℃、碳断伸度が60%。

ポリイミド被覆金型:主金型にポリイミド前駆体溶液を 塗布し、160°Cに加熱して部分イミド化し、次いで該 塗布、160℃加熱を4回繰り返し、最後に290℃ま 46 で知熟して、100%イミド化して約0.1mm厚のポ リイミドを被覆した金型をつくる。

#### 宣合体:

[0040]

【表5】

(9)

特関平7-165936

16

貫合サンブル	(で)	メトキシ菸 (%)
A	157.0	66
В	159.0	64
C	161.5	70
D	163, 0	8.0
E	156. 5	85
F	183.5	8 5
G	161.5	50
H	181.5	4.8

【① 0.4.1】上記の金型及び重合体を用いて、6.0℃の \*す。

主金型温度で10日間連続射出成形して得られたポリア

[0042]

セタールコポリマー成形体(歯草)の精度を表6に示。\*

15

【表6】

<b>蛋合体サンブル</b>	J1581702	こよる無差 (4m)
10日時ラング	衡型制造	菌すじ方向誤差
A	₿	1 3
Ð	3	9
С	7	6
D	8	1 0
. E	45	33
Ŧ	4.0	. 30
G	3	10
н	2 !	28

【0043】重合体サンブルA、B.C、D、Gよりなる成形品の寸法精度は良好であるが、重合体サンブルE.F、日よりなる成形品の寸法精度は不良である。またボリイミドで被覆しない主金型と、重合体サンブルBを用いて10日間連続成形して得られた歯草の歯形誤差は55μm、歯すじ方向誤差は30μmであり、寸法精度は不良である。

※【①①4.4】またこのポリアセタールコポリマー成形体 30 (歯車)のスキン層の厚みを次表に示す。またこの歯草 をディスクとし、SUS304をピンとした、ピン・オ ン・ディスク方式の調滑試験を行い。10,000往復 後の摩耗深さを求め、結果を併せて表7に示す。

[0045]

【表了】

理合体サンブル	スキン層の原み(μm)	膵耗深さ (μm)
A	> 5	1 &
В	> 5	11
Ç	> 5	10
ฮ	> 5	12
Ε	3 6	30
F	33	<b>3</b> 5
G	> 5	ΙÓ

(10)

特関平7-165936

18

[0047]

【発明の効果】本発明のポリアセタールコポリマー成形体は、モールドデポジットの発生が殆んど無く、寸法精

17

度と潤滑性能に優れ、金属に代わる部品として用いられるので、産業上非常に有用である。

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 □ FADED TEXT OR DRAWING
 □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
 □ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.